

ATA DA REUNIÃO

Data: 27/02/2014**Início:** 9h30**Término:** 12h30**Local:**

Instituto de Eletrotécnica e Energia – USP

Av. Prof. Luciano Gualberto, 1.289 – São Paulo – SP

Fone: (011) 3091-2596

Coordenador: Jorge N. Rufca**Secretário:** Clecio Dambiski

1 – PARTICIPANTES**1.1 - Lista de Presença**

Anexo

1.2 - Ausências Justificadas

Gilvani M. Santos – Labelo

Pedro Henklein – Weg

Samuel L. Cardoso – Weg

Marcio Freitas - Techmultlab

2 - ASSUNTOS TRATADOS**2.1 – Programa Interlaboratorial de Fio Incandescente**

-Apresentada e discutida a situação atual do programa.

-Foi definido prazo de 08/03/14 como data limite para laboratórios participantes entregarem os resultados.

-Foi aprovada a possibilidade de inclusão de novos laboratórios participantes ao programa, desde que não prejudicada substancialmente o prazo de conclusão.

-Apresentação de relatório parcial do programa agendado para a próxima reunião presencial desta subcomissão.

2.2 – Programa Interlaboratorial de Elevação de Temperatura

-Apresentada e discutida a situação atual do programa.

-Olivieri Consultoria em conjunto com o lab. Falcão Bauer irão revisar as instruções deste programa em função das alterações referentes a metodologia dos pontos de medição.

-Deverá ser definido um novo cronograma para este PI pela Olivieri consultoria em conjunto com o lab. Falcão Bauer.

2.3 – Programa Interlaboratorial de Dimensional de Tomadas

- Apresentada e discutida a situação atual do programa.
- Aguardando resultados dos ensaios finais de homogeneidade pelo lab. K&L.
- Apresentação de relatório parcial do programa agendado para a próxima reunião presencial desta subcomissão

2.4 – Programa Interlaboratorial de Rigidez Dielétrica

- PI finalizado. Apresentação do relatório final do programa pelo provedor Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios.

2.5 – Novos Pls

Referente aos novos Pls a serem iniciados no ano de 2014 incluídos na ata de reunião desta subcomissão de 19/12/2013 foi definido já iniciar os seguintes:

- Resistência de Isolamento
- Pressão por ponta esfera
- Distâncias de Isolamento, Escoamento e Separação

2.6 – Harmonização de Ensaios

Será solicitado ao lab. da Weg a previsão de conclusão do estudo proposto sobre as questões referentes ao posicionamento e tipos de sensores de temperatura para ensaios de elevação de temperatura.

Até a próxima reunião presencial desta subcomissão será apresentado pelo secretário desta, uma proposta de texto para harmonização da posição do ensaio de fio incandescente.

2.7 – Validação de atas anteriores

Validado pelo grupo a ata da reunião de 19/12/2013.

2.8 – Calendário de reuniões 2014

- 27 de março (reunião experimental via Skype)
 - 24 de abril
 - 27 de junho
 - 29 de agosto
 - 30 de outubro
 - 18 de dezembro
-

2.9 – Assuntos Gerais

Foi enviado para o INMETRO um resumo das atividades realizadas por esta subcomissão durante o ano de 2013 e a previsão de atividades para 2014.

Alertado o grupo sobre o encontro do ENOAC dias 03 e 04 de junho de 2014 e sobre a possibilidade da existência de uma reunião plenária da CT08 nesta data.

Secretário desta subcomissão entrará em contato com o INMETRO para verificar utilização/atualização do espaço disponível no site do INMETRO para as CTs, com o intuito de publicar os trabalhos da nossa subcomissão.

3 – Assuntos pendentes para próximas reuniões

3.1- Programas Interlaboratoriais

3.1.1- Programas iniciais

Apresentação pelos gestores dos PIs em andamento da situação que cada PI se encontra.

3.1.2- Programas para próxima fase

- Resistência de Isolamento
- Pressão por ponta esfera
- Tempo de atuação em disjuntores
- Curto circuito em disjuntores
- Flamabilidade
- Grau de proteção
- Distâncias de Isolamento, Escoamento e Separação
- Indelebilidade
- Ensaio em reatores (a definir)
- Ensaio em Eletrodomésticos (a definir)

3.2- Harmonizações de Ensaio

Harmonizações de Ensaio a serem discutidas nas próximas reuniões (Fio Incandescente – pontos de aplicação, Curto Circuito-Sobrecarga e Durabilidade do RTQ 243, Durabilidade da NM 60898, Elevação de Temperatura da NM 60884).

4 – Próxima Reunião

27 de março de 2014(experimental via skype).

24 de abril de 2014 (presencial)
